504480783 07/31/2017

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1 Stylesheet Version v1.2 EPAS ID: PAT4527485

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
CONVEYING PARTY DATA	Name Execution Date

DAISUKE YAGYU	07/20/2017
YUTA YAMAGUCHI	07/20/2017
SHOKO UETAKA	07/20/2017
TSUYOSHI KATO	07/20/2017
HIROYUKI TOMITA	07/20/2017
RYUTA MIYASAKA	07/20/2017
KATSUMI MUROFUSHI	07/20/2017

RECEIVING PARTY DATA

Name:	SHOWA DENKO K.K.	
Street Address:	13-9, SHIBADAIMON 1-CHOME, MINATO-KU	
City:	ТОКҮО	
State/Country:	JAPAN	
Postal Code:	105-8518	

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number
Application Number:	15664013

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number:	(202)	293-7860
		e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent hat is unsuccessful, it will be sent via US Mail.
Phone:	2022	937060
Email:	tmon	tgomery@sughrue.com, sughrue@sughrue.com
Correspondent Name:	SUG	HRUE MION, PLLC
Address Line 1:	2100	PENNSYLVANIA AVENUE NW
Address Line 4:	WAS	HINGTON, D.C. 20037
ATTORNEY DOCKET NUMBE	R:	Q234508
NAME OF SUBMITTER:		TANIKA MONTGOMERY

SIGNATURE:

DATE SIGNED:	07/31/2017
	This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).
Total Attachments: 4	
source=Q234508CombinedDeclarationa	andAssignment#page1.tif
source=Q234508CombinedDeclarationa	IndAssignment#page2.tif
source=Q234508CombinedDeclarationa	andAssignment#page3.tif
source=Q234508CombinedDeclarationa	andAssignment#page4.tif

Docket No.: Only After Sept 16, 2012 Claiming Foreign Priority

P2016-0176US01 OSP-69586US/1

ASSIGNMENT WITH DECLARATION FOR PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)

特許出願宣言書付き譲渡書(37 CFR 1.63)

Japanese Language Assignment with Declaration

下記に署名した発明者であり、以下に譲渡人と称される私 (我々)は、下記の出願に記載された改良に関する発明を し、

______の____の____(譲受人)は、本件出願 および本件発明、ならびに当該出願から得られるいかなる米 国特許に関する全ての権利、権原、および利益の取得を要求 します。

よって、価値ある対価の受領をここに確認し、

上で譲渡人として指名された私(我々)は、米国における本 件出願およびその発明開示、全ての分割出願および継続出 願、これら出願について許可された米国特許証および全ての 再発行特許に関する全ての権利(35 USC 119 に基づく優先 権を主張する権利を含む)、権原、および利益を、上で指定 した譲受人、その承継人ないし権利承継者に売却、譲渡、移 転するとともに、私(我々)は米国特許商標庁長官に対し、 本件出願に記載の発明に対する特許証を、譲受人、その承継 人ないし権利承継者に発行することを要請し、私(我々) は、これ以上の対価なしに、譲受人の求めにより、本件米国 特許出願に関して譲受人が必要とみなす全ての書類を作成し ます。

(公証人による認証は不要であるが、これらの書類は、35 JSC 261に基づく推定された証拠となる)

私は,下記に記載の発明者として,以下の通り宣言します。

本宣言付き譲渡書は、以下に関します。

] 添付の出願書、または、

年_月_日に出願された米国出願あるいは PCT 国際出願番号_____(確認番号____)

本件出願の名称は、以下の通りです。

Whereas, I/We, the undersigned inventor(s) hereinafter called assignor(s), have invented certain improvements described in the application identified below; and

Whereas, <u>SHOWA DENKO K.K.</u> of <u>13-9</u>, <u>Shibadaimon 1-chome</u>, <u>Minato-ku</u>, <u>Tokyo 105-8518 Japan</u>, (assignee), desires to acquire the entire right, title, and interest in the application and invention, and to any United States patents to be obtained therefor;

Now therefore, for valuable consideration, receipt whereof is hereby acknowledged,

I/We, the above named assignor(s), hereby sell, assign and transfer to the above named assignee, its successors and assigns, the entire right, title and interest in the application and the invention disclosed therein for the United States of America, including all divisions, and continuations thereof, and all Letters Patent of the United States that may be granted thereon, and all reissues thereof, including the right to claim priority under 35 USC 119, and I/we request the Director of the U.S. Patent and Trademark Office to issue any Letters Patent granted upon the invention set forth in the application to the assignee, its successors and assigns; and I/we will execute without further consideration all papers dccmcd necessary by the assignee in connection with the United States application when called upon to do so by the assignee.

(Legalization not required for recording but is prima facie evidence of execution under 35 USC 261)

As the below named inventor, I hereby declare that:

This assignment with declaration is directed to:

- The attached application, or
- United States Application or PCT International Application Number ______ filed on (Confirmation No._____).

The application is entitled:

FLUORÎNE-CONTAINING ETHER COMPOUND, LUBRICANT FOR MAGNETIC RECORDING MEDIUM, AND-MAGNETIC RECORDING MEDIUM

Japanese Language Assignment with Declaration

上記に明示された出願は,私が作成した、または作成を許可 したものです。

私は、本件出願において請求項に記載された発明の本来の発 明者、または、本来の共同発明者であると信じています。

私は、本宣言付き譲渡書の提出に関わる本件出願の内容を検 討し、理解しています。

私は、37 CFR 1.56 に定義されるように、自身が知る全ての 特許性に関する重要な情報を、米国特許商標庁に開示する義 務があることを認識しています。

私は、本宣言付き譲渡書において故意に虚偽の供述を行った 場合、18 USC 1001 に基づき、罰金あるいは 5 年以下の懲 役、または両方による処罰の対象となることを認識していま す。

参加管轄官庁対する出願へのアクセス許可

印を付けた場合、下記の署名者は本書をもって、米 国特許商標庁が、ヨーロッパ特許庁(EPO)、日本特許庁 (JPO)、韓国知的所有権庁(KIPO)、世界知的所有権機 関(WIPO)、および上記の出願に基づく優先権を主張する 外国出願が提出されたその他の知的所有権管轄官庁に、上 記の特許出願へのアクセス権を付与することを許可しま す。37 CFR 1.14(c)および(h)を参照。出願人が、EPO、 JPO、KIPO、または上記の出願に基づく優先権を主張する 外国出願が提出されたその他の知的所有権管轄官庁に対し て、上記の出願へのアクセス権を付与することを希望しな い場合には、この欄には印を付けないでください。

下記の署名者は、37 CFR 1.14(h)(3)に従い、1)上記の出 願時の特許出願、2) 35 USC 119(a)~(d)に従って,上記出 願が優先権を主張するいずれの外国出願、(37 CFR 1.55 の認証謄本の要件を満たす外国出願の写しが上記の特許出 願で提出された場合)、ならびに 3)上記の特許出願につ いて、それによる利益を享受するいずれの出願時の米国出 願に関して、出願時の出願書の写しへのアクセス権を付与 します。

下記の署名者は、37 CFR 1.14(c)に従い、参加管轄官庁に 対する出願へのアクセス許可の提出日に関する情報へのア クセス権を付与します。 The above identified application was made or was authorized to be made by me.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I have reviewed and understand the contents of the application for which this assignment with declaration is being submitted.

I am aware of the duty to disclose to the Office all information known to me to be material to patentability as defined in 37 CFR 1.56.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this assignment with declaration is punishable under 18 USC 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

Authorization To Permit Access To Application by Participating Office

 \boxtimes If checked, the undersigned hereby grants the USPTO authority to provide the European Patent Office (EPO), the Japan Patent Office (JPO), the Korean Intellectual Property Office (KIPO), the World Intellectual Property Office (WIPO), and any other intellectual property offices in which a foreign application claiming priority to the above-identified application is filed access to the above-identified patent application. See 37 CFR 1.14(c) and (h). This box should not be checked if the applicant does not wish the EPO, JPO, KIPO, or other intellectual property office in which a foreign application claiming priority to the above-identified application is filed to have access to the application.

In accordance with 37 CFR 1.14(h)(3), access will be provided to a copy of the application-as-filed with respect to: 1) the above-identified patent application-as-filed, 2) any foreign application to which the above-identified application claims priority under 35 USC 119(a)-(d) if a copy of the foreign application that satisfies the certified copy requirement of 37 CFR 1.55 has been filed in the above-identified patent application, and 3) any U.S. application-as-filed from which benefit is sought in the above-identified patent application.

In accordance with 37 CFR 1.14(c), access may be provided to information concerning the date of filing the Authorization to Permit Access to Application by Participating Office.

STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE WITH 37 CFR 1.69(b):

The assignment with declaration is an accurate translation of the corresponding English language assignment with declaration.

Date

Signature

LANT OF COLF OF FIDET INVENTOD.	官德 P2016-017
AME OF SOLE OR FIRST INVENTOR: 三一あるいは第一の発明者名	
iven Name (first and middle [if any])	Family Name or Sumame
3 (名およびミドルネーム[該当する場合]) Nao	
iventor's signature 約者の署名 Naoya Fukumoto	Date 日付 July 20, 2017
sidence: 所: Tokyo, Japan	
ailing Address: 送先: c/o SHOWA DENKOKK 13.9	, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan
AME OF SECOND INVENTOR: 二の発明者名:	, Shibadannon 1-chome, Minalo-ku, Tokyo 105-8518 Japan
iven Name (first and middle [if any])	Family Name or Surname
G (名およびミドルネーム[該当する場合]) Dais	<i>w</i> +-
iventor's signature ^{8明者の署名} Daisuke Yagyu	Date 日付 July 20, 2017
esidence: E所: Tokyo, Japan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
failing Address: 3注牛:	
C/O SHOWA DENKO K.K., 13-9, AME OF THIRD INVENTOR: 5三の発明者名:	, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan
iiven Name (first and middle [if any]) A (名およびミドルネーム[該当する場合]) Yu	Family Name or Surname 姓
iventor's signature 約者の署名 Yuta Yamaguchi	Date 日付 July 20, 2017
1012 Jama such	
lesidence:	
tesidence: 注所: Tokyo, Japan failing Address: 影送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, AME OF FOURTH INVENTOR:	, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan
esidence: 王所: Tokyo, Japan Tailing Address: 遊先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, AME OF FOURTH INVENTOR: 四の発明者名:	, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan
esidence: :所: Tokyo, Japan failing Address: 送先: C/O SHOWA DENKO K.K., 13-9, AME OF FOURTH INVENTOR: :四の発明者名: iven Name (first and middle [if any]) (名 およびまこ ドルネーム[該当せる 場合])	, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan Family Name or Surname
tesidence: 注所: Tokyo, Japan Mailing Address: 部送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9,	, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan Family Name or Surname 姓 UETAKE
tesidence: E所: Tokyo, Japan failing Address: 事送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, IAME OF FOURTH INVENTOR: 第四の発明者名: Siven Name (first and middle [if any]) G (名およびミドルネーム[該当する場合]) Sho nventor's signature	, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan Family Name or Surname 姓 UETAKE Date
tesidence: E所: Tokyo, Japan Mailing Address: 郵送先: <u>c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9,</u> MAME OF FOURTH INVENTOR: 答回の発明者名: Siven Name (first and middle [if any]) A (名およびミドルネーム[該当する場合]) Sho nventor's signature 答明者の署名 <u>Shoko Vetake</u> tesidence: E所: Tokyo, Japan Mailing Address: 歌送先:	, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan pko Family Name or Surname 姓 UETAKE 日付 July 20, 2017
tesidence: E所: Tokyo, Japan Mailing Address: 郵送先: <u>c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9,</u> MAME OF FOURTH INVENTOR: 答回の発明者名: Siven Name (first and middle [if any]) A (名およびミドルネーム[該当する場合]) Sho nventor's signature 答明者の署名 <u>Shoko Vetake</u> tesidence: E所: Tokyo, Japan Mailing Address: 歌送先:	, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan pko Family Name or Surname 姓 UETAKE 日付
sidence: 一方: Tokyo, Japan ailing Address: 送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, AME OF FOURTH INVENTOR: 四の発明者名: iven Name (first and middle [if any]) (名およびミドルネーム[該当する場合]) Sho ventor's signature 時間者の署名 Shoko Uetake esidence: 三方: Tokyo, Japan ailing Address: 送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, AME OF FIFTH INVENTOR: 玉の発明者名:	, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan pko Family Name or Surname 姓 UETAKE 日付 July 20, 2017
esidence: 正示: Tokyo, Japan [ailing Address: ③送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, AME OF FOURTH INVENTOR: 5四の発明者名: iven Name (first and middle [if any]) i (名およびミドルネーム[該当する場合]) Sho wentor's signature 5明者の署名 Shoko Uetake esidence: 三示: Tokyo, Japan [ailing Address: ⑤送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, AME OF FIFTH INVENTOR: 5五の発明者名: iven Name (first and middle [if any])	, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan pko 好 UETAKE Date 日付 July 20, 2017 , Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan Family Name or Surname
esidence: E所: Tokyo, Japan failing Address: N送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, AME OF FOURTH INVENTOR: S四の発明者名: Siven Name (first and middle [if any]) A (名およびミドルネーム[該当する場合]) Sho tventor's signature S明者の署名 Shoko Uerake esidence: E所: Tokyo, Japan failing Address: N送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, AME OF FIFTH INVENTOR: S五の発明者名: Siven Name (first and middle [if any]) A (名およびミドルネーム[該当する場合]) Tsuyos	, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan pko 好 UETAKE Date 日付 July 20, 2017 , Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan Family Name or Surname
esidence: EFF: Tokyo, Japan failing Address: B送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, AME OF FOURTH INVENTOR: SEMO 発明者名: iven Name (first and middle [if any]) fa (名およびミドルネーム[該当する場合]) Sho tventor's signature S明者の署名 Shoko Uetake esidence: EFF: Tokyo, Japan failing Address: B送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, AME OF FIFTH INVENTOR: SEDの発明者名: iven Name (first and middle [if any]) fa (名およびミドルネーム[該当する場合]) Tsuyoshi Kato esidence:	shi Pamily Name or Surname y生 UETAKE Date 日付 July 20, 2017 Pamily Name or Surname y生 KATO Date 日付 July 20, 2017
esidence: E所: Tokyo, Japan failing Address: 認送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, FAME OF FOURTH INVENTOR: 答回の発明者名: iven Name (first and middle [if any]) A (名およびミドルネーム[該当する場合]) Sho rventor's signature E明者の署名 Shoko Verake tesidence: E所: Tokyo, Japan failing Address: 認送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, FAME OF FIFTH INVENTOR: 答五の発明者名: iven Name (first and middle [if any]) A (名およびミドルネーム[該当する場合]) Tsuyos nventor's signature E明者の署名 Tsuyoshi Kato	shi Pamily Name or Surname y生 UETAKE Date 日付 July 20, 2017 Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan Family Name or Surname 姓 KATO

[Page 3]

REEL: 043143 FRAME: 0499

NAME OF SOLE OR FIRST INVENTOR: 唯一あるいは第一の発明者名	· · ·
Given Name (first and middle [if any])	Family Name or Surname
名(名およびミドルネーム[該当ずる場合]) Hiroyuki	姓 TOMITA
Inventor's signature ^{発明者の署名} Hivo yuki Tomita	Date 日付 July 20, 2017
Residence: 住所: Tokyo, Japan	
Mailing Address: 郵送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, Shibada	aimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan
NAME OF SECOND INVENTOR: 第二の発明者名:	
Given Name (first and middle [if any]) 名(名およびミドルネーム[該当する場合])	Family Name or Surname 姓
Inventor's signature	Date
Residence:	日付 July 20, 2017
Mailing Address: 郵送先	·
c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, Shibada NAME OF THIRD INVENTOR: 第三の発明者名:	aimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan
Given Name (first and middle [if any])	Family Name or Surname
名(名およびミドルネーム[該当する場合]) Katsumi	姓 MUROFUSHI
Inventor's signature 発明者の署名. Katzumi Myrofushi	Date 日付 July 20, 2017
Residence: 住所: Tokyo, Japan	
Mailing Address:	
NAME OF FOURTH INVENTOR:	aimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8518 Japan
第四の発明者名: Given Name (first and middle [if any])	Family Name or Surname
Given Name (Irrst and middle [IT any]) 名(名およびミドルネーム[該当する場合])	Parmiy Name or Sumame 姓
Inventor's signature 発明者の署名	Datc 日付
Residence: 住所:	
Mailing Address: 郵送先:	
NAME OF FIFTH INVENTOR: 第五の発明者名:	
Given Name (first and middle [if any]) 名(名およびミドルネーム[該当する場合])	Family Name or Surname 姓
Inventor's signature	Date 日付
発明者の署名	<u> </u>
Residence:	
発明者の署名 Residence: 住所: Mailing Address: 郵送先:	
Residence: 住所: Mailing Address:	
Residence: 住所: Mailing Address:	